



## 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2019年8月1日

上場会社名 テクノクオーツ株式会社 上場取引所 東  
 コード番号 5217 URL <http://www.techno-q.com>  
 代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 園田 育伸  
 問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理本部長 (氏名) 岸 慎二 (TEL) 03-5354-8171  
 四半期報告書提出予定日 2019年8月8日 配当支払開始予定日 —  
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無  
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

### 1. 2020年3月期第1四半期の連結業績(2019年4月1日～2019年6月30日)

#### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2020年3月期第1四半期	2,294	4.5	414	9.6	403	6.1	298	6.8
2019年3月期第1四半期	2,194	19.1	378	56.2	380	56.6	279	44.6

(注) 包括利益 2020年3月期第1四半期 339百万円(51.1%) 2019年3月期第1四半期 225百万円(85.2%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2020年3月期第1四半期	386.22	—
2019年3月期第1四半期	361.75	—

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2020年3月期第1四半期	12,268	9,121	74.3
2019年3月期	12,029	8,897	74.0

(参考) 自己資本 2020年3月期第1四半期 9,121百万円 2019年3月期 8,897百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2019年3月期	—	0.00	—	150.00	150.00
2020年3月期	—				
2020年3月期(予想)		0.00	—	70.00	70.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

### 3. 2020年3月期の連結業績予想(2019年4月1日～2020年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	4,185	△7.4	471	△39.6	465	△43.3	324	△42.3	419.93
通期	8,400	△7.9	942	△42.8	926	△45.6	645	△44.4	834.33

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無  
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)

2020年3月期1Q	780,000株	2019年3月期	780,000株
------------	----------	----------	----------

② 期末自己株式数

2020年3月期1Q	6,365株	2019年3月期	6,365株
------------	--------	----------	--------

③ 期中平均株式数 (四半期累計)

2020年3月期1Q	773,635株	2019年3月期1Q	773,635株
------------	----------	------------	----------

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報 .....	2
(1) 経営成績に関する説明 .....	2
(2) 財政状態に関する説明 .....	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 .....	3
(1) 四半期連結貸借対照表 .....	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 .....	5
四半期連結損益計算書 .....	5
四半期連結包括利益計算書 .....	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 .....	7
(継続企業の前提に関する注記) .....	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) .....	7
3. 補足情報 .....	8
(1) 生産、受注及び販売の状況 .....	8

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年6月30日まで)におけるわが国経済を概観すると、雇用環境は引き続き良好であり、人手不足を背景とした合理化・省力化投資等を中心に設備投資需要も堅調に推移していますが、一方で、米国の保護主義への傾斜とそれに端を発した米中貿易摩擦の激化、英国のEU離脱、金融資本市場のリスク回避姿勢顕在化等による先行き不透明感から、企業業績の下振れも懸念される状況です。

当社グループが属する半導体業界におきましても、昨年前半の活況から一転して、当第1四半期は、米中貿易摩擦等の影響からメモリー投資の減速傾向が一層顕著になり、先行きの需給動向を慎重に見極める状況が続いています。しかしながら、今後につきましては、5G通信やIoT、人工知能、ディープラーニング、自動運転の本格化等でデータ量の更なる増加が見込まれ、中長期的な半導体需要のトレンドは引き続き拡大していくとの見方は不変です。

このような環境の中、当社では、足元の受注に若干の陰りはあるものの、これまでに蓄えた豊富な受注残高を背景に売上高、営業利益、経常利益、当期純利益は、いずれも前年同期を上回ることができました。

以上の結果、売上高は2,294百万円(前年同期比4.5%増)、営業利益は414百万円(同9.6%増)、経常利益は403百万円(同6.1%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は298百万円(同6.8%増)となりました。

当社グループの事業は、半導体事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に記載された区分ごとの状況の分析は省略しております。

### (2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ239百万円増加して12,268百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が507百万円増加し、たな卸資産が109百万円、流動資産その他が85百万円それぞれ減少したこと等であります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ15百万円増加して3,147百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金が89百万円、借入金が236百万円それぞれ増加し、未払法人税等が254百万円減少したこと等であります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ223百万円増加して9,121百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が182百万円、為替換算調整勘定が51百万円増加したこと等であります。

## 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	1,870,174	2,377,390
受取手形及び売掛金	2,814,484	2,803,533
製品	387,332	328,487
仕掛品	906,695	969,123
原材料及び貯蔵品	972,801	859,608
その他	127,494	41,618
貸倒引当金	△3,569	△3,715
流動資産合計	7,075,412	7,376,045
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	1,283,682	1,282,598
機械装置及び運搬具（純額）	1,806,354	1,857,403
土地	1,147,762	1,147,762
リース資産（純額）	252,211	243,523
建設仮勘定	64,965	12,784
その他（純額）	102,714	97,067
有形固定資産合計	4,657,689	4,641,139
無形固定資産	49,343	51,125
投資その他の資産		
その他	247,829	201,399
貸倒引当金	△979	△1,239
投資その他の資産合計	246,849	200,160
固定資産合計	4,953,883	4,892,424
資産合計	12,029,295	12,268,470

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	528,334	617,470
短期借入金	937,228	1,220,828
未払法人税等	350,451	96,269
賞与引当金	111,909	57,092
その他	293,983	288,782
流動負債合計	2,221,907	2,280,441
固定負債		
長期借入金	533,337	486,530
役員退職慰労引当金	32,748	38,710
退職給付に係る負債	108,126	115,075
その他	235,778	226,395
固定負債合計	909,990	866,710
負債合計	3,131,898	3,147,152
純資産の部		
株主資本		
資本金	829,350	829,350
資本剰余金	1,015,260	1,015,260
利益剰余金	6,807,892	6,990,637
自己株式	△34,809	△34,809
株主資本合計	8,617,694	8,800,438
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△13,517	△23,896
為替換算調整勘定	293,220	344,775
その他の包括利益累計額合計	279,703	320,879
純資産合計	8,897,397	9,121,318
負債純資産合計	12,029,295	12,268,470

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自2018年4月1日 至2018年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自2019年4月1日 至2019年6月30日)
売上高	2,194,774	2,294,055
売上原価	1,545,491	1,588,669
売上総利益	649,283	705,385
販売費及び一般管理費	271,113	290,911
営業利益	378,170	414,473
営業外収益		
受取利息	134	160
受取配当金	950	727
為替差益	2,497	—
補助金収入	—	16,780
その他	1,329	3,625
営業外収益合計	4,911	21,293
営業外費用		
支払利息	2,675	2,437
為替差損	—	29,784
その他	29	25
営業外費用合計	2,705	32,246
経常利益	380,376	403,520
特別利益		
固定資産売却益	199	—
特別利益合計	199	—
特別損失		
固定資産除却損	726	67
特別損失合計	726	67
税金等調整前四半期純利益	379,849	403,453
法人税、住民税及び事業税	74,196	69,964
法人税等調整額	25,794	34,699
法人税等合計	99,990	104,664
四半期純利益	279,859	298,789
親会社株主に帰属する四半期純利益	279,859	298,789

四半期連結包括利益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
四半期純利益	279,859	298,789
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△1,523	△10,379
為替換算調整勘定	△53,315	51,555
その他の包括利益合計	△54,838	41,176
四半期包括利益	225,020	339,965
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	225,020	339,965



(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

### 3. 補足情報

#### (1) 生産、受注及び販売の状況

当社グループは半導体事業の単一セグメントであります。

##### ① 生産実績

セグメントの名称	生産高(千円)	前年同期比(%)
半導体事業	2,331,678	11.1

(注) 1. 金額は販売価格によっております。  
2. 金額は消費税等を含んでおりません。

##### ② 受注実績

セグメントの名称	受注高(千円)	前年同期比(%)	受注残高(千円)	前年同期比(%)
半導体事業	2,277,960	0.1	2,841,799	△17.3

(注) 金額は消費税等を含んでおりません。

##### ③ 販売実績

セグメントの名称	販売高(千円)	前年同期比(%)
半導体事業	2,294,055	4.5

(注) 金額は消費税等を含んでおりません。